|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目顺序编号： |  | 大厅受理编号： |  |

**深圳市龙岗区工业和信息化产业发展专项资金**

**半导体与集成电路专项扶持项目申请书**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** |  | | | |
| **申请单位：** |  | | | **（盖章）** |
| **单位地址：** |  | | | |
| **所属行业代码：** |  | | | |
| **项目负责人：** |  | **移动电话：** |  | |
| **项目联系人：** |  | **移动电话：** |  | |
| **电子邮箱：** |  | **传 真：** |  | |
| **申请日期：** |  |  |  | |

深圳市龙岗区工业和信息化局制

二〇二三年九月

**填表说明及注意事项**

一、**深圳市龙岗区工业和信息化局从未委托任何单位或个人为项目申请单位代理资金申报事宜，申请单位必须自主申报。**深圳市龙岗区工业和信息化局将严格按照有关标准和程序受理，不收取任何费用。如有任何中介机构和个人假借我局领导和工作人员名义向申请单位收取费用的，请知情者即向我局举报。

二、“申请单位”指符合本项目申请条件的单位。

三、“单位基本情况”所有内容均应填写完整，如内容没有的应当填写“无”，不得留有空白。**其中单位全称、基本账户开户银行、账号是资金划转的依据，应当准确完整，不得随便更改。**

四、**申报项目资金按不含税价向下取整到元填写，并以此核算扶持金额。**

五、“单位财务状况”的所有栏目均指整个单位的情况，填写前应与单位财务部门核实相关数据。

六、“单位科研活动情况”中的所有栏目均指整个单位的情况，该栏目是判断单位知识产权基本情况的依据，填写前应与单位技术部门或知识产权部门核实相关数据，确保填写准确完整。

七、附件材料使用PDF格式以原件彩色扫描上传，同一类型的文件应当扫描成一个文件形式上传，不得分拆扫描。**合同、支付凭证、发票等材料需要制作目录索引和资金构成明细表，做到页码和内容一一对应。**

八、网上成功提交申请材料后，请等待初审结果。**如需补充材料，请于材料被退回后按系统提示的时间要求补全材料，逾期未补全材料的，视为申请自动撤回。如不予受理，请查看不受理的具体理由；**如申报材料被成功受理，请查看状态，并耐心等待进一步通知。

**填表承诺书**

本单位（人）承诺遵守《深圳市龙岗区工业和信息化产业发展专项资金管理办法》和《深圳市龙岗区工业和信息化产业发展专项资金关于支持半导体与集成电路产业发展实施细则》等相关文件规定，并自愿作出以下声明：

1、本单位（人）对本申请材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。如有虚假，本单位依法承担相应的法律责任。

2、本单位（人）同意将本申请材料向依法审批工作人员和评审专家公开，对依法审批或者评审过程中泄露的信息，深圳市龙岗区工业和信息化局免予承担责任。

3、本单位（人）承诺所申报项目无下列情形之一：

（1）知识产权争议；

（2）区级专项项目到期未申请验收或者验收未通过；

（3）本单位（人）涉及诉讼、有违规及违法行为等；

（4）其他诚信缺失问题，或严重影响企业正常运营的问题。

4、本申请材料仅为申请深圳市龙岗区工业和信息化产业发展专项资金项目制作并已自行备份，不再要求予以退还。

特此承诺。

法定代表人（或者被委托人）签字：

办公电话：

移动电话：

（单位需加盖公章，被委托人签字的提交法定代表人授权委托书）

**一、单位基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | 组织机构代码  （统一社会信用代码） | | | | | | |  |
| 注册时间 |  | | 注册资金  （万元） |  | | | | | 其中外资比例（%） | |  |
| 地址 |  | | | | | | | | 所属街道 | |  |
| 基本账户开户银行 |  | | 支行 |  | | | | | 行别编码 | |  |
| 银行账户 |  | | | 银行信用等级 | | | | |  | | |
| 注册类型 | □有限责任公司；□股份有限公司；□合伙企业；□事业单位；□其他 | | | | | | | | | | |
| 单位资质 | □国家高新技术企业；□其他科技型企业；□非企业单位；□其他。  □专精特新“小巨人”企业；□专精特新中小企业；□创新型中小企业。 | | | | | | | | | | |
| 首次获得国家高新技术企业时间 |  | | | | 当前国家高新技术企业证书编号 | | |  | | | |
| 主营产品  (只写品名) |  | | | | | | | | | | |
| 产品（服务）  所属高新技术领域 |  | | | | | | | | | | |
| 单位负责人 |  | | | | | | 负责人  移动电话 | | |  | |
| 单位联系人 |  | | | | | | 联系人  移动电话 | | |  | |
| 联系人电子邮箱 |  | | | | | | | | | | |
| **从业人员情况** | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | | | | 移动电话 | | | |  | |
| 学历 |  | | | | 身份证号 | | | |  | |
| 单位联系人 | 姓名 |  | | | | 移动电话 | | | |  | |
| 学历 |  | | | | 身份证号 | | | |  | |
| 公司人员总数 |  | | | | | 研发技术人员数量 | | | |  | |
| 博士学历以上人员数量 |  | | | | | 硕士学历人员  数量 | | | |  | |
| 本科学历人员数量 |  | | | | | 本科以下学历  人员数量 | | | |  | |

**二、单位财务状况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类别** | **2022年** | **2021年** | **2020年** |
| 01 | **营业收入**（万元） |  |  |  |
| 02 | 其中：主营业务收入 |  |  |  |
| 03 | **工业总产值**（万元） |  |  |  |
| 04 | **出口总额**（万美元） |  |  |  |
| 05 | **企业增加值**（万元） |  |  |  |
| 06 | 其中：应付工资和福利 |  |  |  |
| 07 | 固定资产折旧 |  |  |  |
| 08 | **净利润**（万元） |  |  |  |
| 09 | 实缴税费总额（纳税证明） |  |  |  |
| 10 | 总资产（万元） |  |  |  |
| 11 | 负债总额（万元） |  |  |  |
| 12 | 固定资产总额（万元） |  |  |  |
| 13 | 完成固定资产投资额（万元） |  |  |  |
| 14 | 科研投入总额（万元） |  |  |  |
| 15 | 工业投资额（万元） |  |  |  |
| 16 | 工业技术改造投资额（万元） |  |  |  |
| 17 | 员工培训年投入费用（万元） |  |  |  |

**三、单位科研活动情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **截止至2022年末** |
| 1 | 累计发明专利申请数 |  |
| 2 | 累计集成电路布图设计登记申请数 |  |
| 3 | 累计实用新型申请数 |  |
| 4 | 累计外观设计申请数 |  |
| 5 | 累计拥有有效发明专利授权数 |  |
| 6 | 累计集成电路布图设计登记证书数 |  |
| 7 | 累计拥有有效实用新型授权数 |  |
| 8 | 累计拥有有效外观设计授权数 |  |
| 9 | 累计发表论文数 |  |
| 10 | 累计出版科技著作数 |  |
| 11 | 累计拥有软件著作权数 |  |
| 12 | 累计重点实验室、工程中心等创新平台数量（国家级/省级/市级） |  |
| **备注：** | | |

**四、2022年1月至今获得龙岗区政府资助的情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资助部门 | 资助金额（万元） | 资助时间 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

**五、申请半导体与集成电路专项扶持所需材料清单**

|  |  |
| --- | --- |
| （一）基础申报材料 | |
| 序号 | 附件名称 |
| 1 | 申请书（系统打印加盖单位公章）； |
| 2 | 申报单位简介（加盖单位公章）； |
| 3 | 申报单位营业执照（扫描件加盖单位公章）； |
| 4 | 法定代表人身份证（扫描件加盖单位公章）； |
| 5 | 申报项目负责人身份证（扫描件加盖单位公章）； |
| 6 | 由税务部门开具的单位上年度纳税证明； |
| 7 | 2022年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），第三方审计机构出具用于佐证符合专项申报条件中半导体与集成电路相关企业条件的报告； |
| 8 | 半导体与集成电路领域相关的知识产权证明材料； |
| 9 | 申报单位信用报告。 |
| （二）专项申报材料（根据项目申请情况按要求提供） | |

**六、申请半导体与集成电路专项扶持情况表**

**（一）支持重大项目投资（金额单位：万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步申请备案（是/否） | | | |  | | |
| 2022年度新增固定资产投入金额  （不含地价投入，不含税） | | | |  | | |
| 申请资助金额 | | | |  | | |
| 2022年度新增固定资产构成（不含地价投入），按照固定资产投入金额从大到小填写前十项： | | | | | | |
| 序号 | 固定资产名称 | 用途 | 供应商 | 数量 | 单价（不含税） | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（不含地价投入） | | | | | |  |
| 项目主要内容介绍： | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 专项申报材料： | | | | | | |
| 序号 | 附件名称 | | | | | |
| 1 | 纳入区固定资产投资统计库的证明材料； | | | | | |
| 2 | 按照固定资产投入金额从大到小提供前十项2022年度新增固定资产的采购合同、支付凭证、发票、照片等证明材料，进口固定资产需提供相关报关证明材料； | | | | | |
| 3 | 待申报系统材料初审通过后，安排专业机构审计出具2022年度新增固定资产投入专项审计报告，如有地价投入需列明予以扣除。 | | | | | |

**（二）支持企业发展壮大（金额单位：万元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022年度营收 | |  |
| 申请资助金额 | |  |
| 项目详情： | | |
| 年度 | 营业收入 | 出具年度审计报告的审计机构名称（没有的填“无”） |
| 2020年 |  |  |
| 2021年 |  |  |
| 2022年 |  |  |
| 专项申报材料： | | |
| 序号 | 附件名称 | |
| 1 | 提供2020年、2021年、2022年（2020年后成立的单位提供成立后至2022年）历年审计报告中，含“营业收入”的《利润表》；或提供2020年、2021年、2022年（2020年后成立的单位提供成立后至2022年）企业所得税年度纳税申报表（税务申报系统下载）。 | |

**（三）支持平台建设和运营（金额单位：万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步申请备案（是/否） | | | | | | |  | | | |
| 项目1：平台奖励 | | | | | | | | | | |
| 平台级别（国家/省/市） | | | | | | |  | | | |
| 申请资助金额 | | | | | | |  | | | |
| 平台介绍： | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 专项申报材料： | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 附件名称 | | | | | | | | |
| 1 | | 国家、省、市级政府有关部门批准文件等资质证明材料。 | | | | | | | | |
| 项目2：平台租金资助 | | | | | | | | | | |
| 2022年度租金金额（不含税） | | | | |  | | | | | |
| 申请资助金额 | | | | |  | | | | | |
| 用房出租方 | | | | |  | | | | | |
| 用房地址 | | | | |  | | | | | |
| 专项申报材料： | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 附件名称 | | | | | | | |
| 1 | | | 2022年度的用房租赁合同、支付凭证、发票等证明材料。 | | | | | | | |
| 项目3：年度新增固定资产投入3000万元以上的技术服务机构落户奖励 | | | | | | | | | | |
| 2022年度新增固定资产投入金额  （不含地价投入，不含税） | | | | | | | |  | | |
| 申请资助金额 | | | | | | | |  | | |
| 2022年度新增固定资产构成（不含地价投入），按照固定资产投入金额从大到小填写前十项： | | | | | | | | | | |
| 序号 | 固定资产名称 | | | 用途 | | 供应商 | | 数量 | 单价（不含税） | 小计 |
| 1 |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 2 |  | | |  | |  | |  |  |  |
| ... |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 10 |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 合计（不含地价和政府资金投入） | | | | | | | | | |  |
| 项目主要内容介绍： | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 专项申报材料： | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 附件名称 | | | | | | | |
| 1 | | | 按照固定资产投入金额从大到小提供前十项2022年度新增固定资产的采购合同、支付凭证、发票、照片等证明材料，进口固定资产需提供相关报关证明材料； | | | | | | | |
| 2 | | | 待申报系统材料初审通过后，安排专业机构审计出具2022年度新增固定资产投入专项审计报告，如有地价投入需列明予以扣除。 | | | | | | | |

**（四）降低企业租金成本（金额单位：万元）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步申请备案（是/否） | | |  | | |
| 2022年度新增用房面积租金（不含税） | | |  | | |
| 申请资助金额 | | |  | | |
| 项目详情： | | | | | |
| 年度 | 租赁用房面积（年底数） | | 租金（不含税） | | |
| 2021 |  | |  | | |
| 2022 |  | |  | | |
| 2022年度新增用房面积租金构成： | | | | | |
| 新增用房出租方 | | 新增用房地址 | | 新增用房起止时间 | 租金（不含税） |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| 专项申报材料： | | | | | |
| 序号 | 附件名称 | | | | |
| 1 | 企业注册实收资本不低于500万元的证明材料（深圳市市场监督管理局下载2022年度商事主体年度报告）； | | | | |
| 2 | 覆盖2021和2022年度的用房租赁合同、支付凭证、发票等证明材料； | | | | |

**（五）降低环保设施运营成本（金额单位：万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度环保运营处理支出费用（不含税） | | | |  | | | | |
| 申请资助金额 | | | |  | | | | |
| 2022年度环保运营处理支出费用，按照固定资产投入金额从大到小填写前十项： | | | | | | | | |
| 序号 | | 名称 | 用途 | | 供应商 | 数量 | 单价（不含税） | 小计 |
| 1 | |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | |  |  | |  |  |  |  |
| ... | |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | |  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |
| 专项申报材料： | | | | | | | | |
| 序号 | 附件名称 | | | | | | | |
| 1 | 提供2022年审计报告中，含“营业收入”的《利润表》；或提供2022年企业所得税年度纳税申报表（税务申报系统下载）； | | | | | | | |
| 2 | 2022年度环保运营处理相关合同、支付凭证、发票等证明材料。 | | | | | | | |
| 3 | 待申报系统材料初审通过后，安排专业机构审计出具2022年度环保运营处理支出费用专项审计报告。 | | | | | | | |

**（六）支持自主产品销售（金额单位：万元）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度内市级奖励资金拨付到账金额 | | | |  | |
| 申请资助金额 | | | |  | |
| 项目详情： | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | | 市级奖励单位 | 市级奖励金额 | 获市级奖励到账时间 |
| 1 |  | |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |
| 项目主要内容介绍： | | | | | |
|  | | | | | |
| 专项申报材料： | | | | | |
| 序号 | | 附件名称 | | | |
| 1 | | 通过深圳市产业部门审核关于销售自研芯片、设备、零部件、材料的申报材料； | | | |
| 2 | | 获得深圳市产业部门关于销售自研芯片、设备、零部件、材料奖励凭证材料和资金拨付到账凭证。 | | | |

**（七）支持信贷融资贴息（金额单位：万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度贷款利息金额 | | | | |  | | | |
| 申请资助金额 | | | | |  | | | |
| 项目详情： | | | | | | | | |
| 序号 | 贷款银行 | | 贷款金额 | 贷款期限 | 贷款用途 | 贷款到账日期 | 贷款到账金额 | 贷款利息 |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | | | | | | | |  |
| 项目主要内容介绍： | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 专项申报材料： | | | | | | | | | |
| 序号 | | 附件名称 | | | | | | | |
| 1 | | 贷款合同、贷款资金到账、扣息凭证、2022年度还款明细等证明材料。 | | | | | | | |

**（八）降低企业用人成本（金额单位：万元）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度符合条件人才薪金支出金额 （单个员工年薪上限按200万元计算） | |  | | |
| 申请资助金额 | |  | | |
| 薪金支出构成明细： | | | | |
| 类别 | | 人数 | 总薪资支出 | 资助金额 |
| 年薪30至50万元员工 | |  |  |  |
| 年薪50至100万元员工 | |  |  |  |
| 年薪大于100万元员工  （单个员工年薪上限按200万元计算） | |  |  |  |
| 合计（按照各类型对应比例计算） | | | |  |
| 专项申报材料： | | | | |
| 序号 | 附件名称 | | | |
| 1 | 企业2022年度用于支付单个员工年薪在30万元（含）以上的薪金支出证明，包括个税申报记录、银行支付水单、工资表等； | | | |
| 2 | 单个员工年薪在30万元（含）以上的2022年度社保缴纳证明。 | | | |

**（九）支持行业会议会展（金额单位：万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步申请备案（是/否） | | | |  | | | |
| 活动级别（市级/区级） | | | |  | | | |
| 活动费用支出金额（不含税） | | | |  | | | |
| 申请资助金额 | | | |  | | | |
| 审计机构名称 | | | |  | | | |
| 按照活动费用支出金额从大到小提供前十项费用支出明细： | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 用途 | 供应商 | | 数量 | 单价（不含税） | 小计 |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |
| ... |  |  |  | |  |  |  |
| 10 |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |
| 活动主要内容介绍： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项申报材料： | | | | | | | |
| 序号 | 附件名称 | | | | | | |
| 1 | 经龙岗区产业主管部门本案的区级及以上人民政府主办半导体与集成电路行业专项活动的佐证材料； | | | | | | |
| 2 | 按照活动费用支出金额从大到小提供前十项费用支出相关合同、支付凭证、发票、宣传报道、活动现场照片等证明材料； | | | | | | |
| 3 | 举办半导体与集成电路行业专项活动费用支出的专项审计报告。 | | | | | | |